This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

EP 17780 3

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

63200088

PUBLICATION DATE

18-08-88

APPLICATION DATE

16-02-87

APPLICATION NUMBER

62034288

APPLICANT: SHIMADZU CORP;

INVENTOR: KAMEGAWA MASAYUKI;

INT.CL.

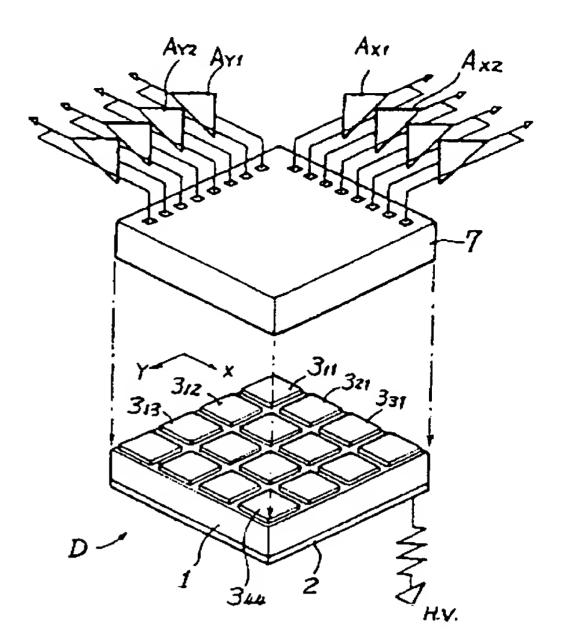
G01T 1/24 A61B 6/00 G01T 1/29

H01L 31/00

TITLE

SEMICONDUCTOR RADIATION

POSITION DETECTOR



ABSTRACT: PURPOSE: To reduce noise power, by connecting the collectors of one transistors of radiation detection elements arranged in a matrix form and the other terminal of a resistor to line amplifiers and connecting the other terminals thereof to row amplifiers.

> CONSTITUTION: A common bias electrode 2 formed by the uniform vapor deposition of gold is formed to one surface of a compound semiconductor substrate 1, for example, composed of a crystal of CdTe or Hgl2 and a high voltage power source is connected to the electrode 2 through a high resistor. A large number of signal take-out electrodes 311, 312...3ij are formed to the opposite surface of the substrate 1 in a matrix form in order to correspond to respective pixels to form a radiation two-dimensional detector array D of which the radiation incidence side is set on the side of the electrode 2. A substrate 7 having two FET and two high resistors respectively built therein is arranged to the surface of said array D on the side of the electrode 3ij with respect to the electrode 3ig and, further, the line and row of the signal take-out electrodes are connected to amplifiers AX₁, AX2...,AY1, AY2..., which are provided one at a time corresponding to the respective line and row, through the substrate 7. By this method, the noise power caused by amplifier input capacity can be reduced.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

(19 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-200088

@Int_Cl_)	識別記号	庁内整理番号		④公開	昭和63年(1	988) 8月18日
G 01 T A 61 B G 01 T H 01 L	1/24 6/00 1/29 31/00	3 0 0	8406-2G S-7232-4C C-8406-2G A-6851-5F	審査請求	未請求	発明の数 1	(全5頁)

半導体放射線位置検出装置 の発明の名称

> 创特 昭62-34288

> > 正之

②出 願 昭62(1987)2月16日

亀 川 母発 明 者

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製

作所三条工場内

株式会社島津製作所 包出 願 人

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地

弁理士 西田 ②代 理 人 新

1. 発明の名称

半導体放射線位置検出装置

2. 特許請求の範囲

化合物半選体基板の一面に共通のバイアス電板. を設けるとともに、その反対側の面には、各画衆 に対応させるべく行列状に複数個の信号取り出し 電極を設けて放射線二次元検出器アレイを形成し、 上記信号取り出し電極の各行ごと、および各列ご とに対応してそれぞれ1個づつアンプを配設し、 上記各信号取り出し電極には、それぞれ2個のト ランジスタのペースおよび 2 個の抵抗の一端を接 統し、かつ、その一方のトランジスクのコレクタ および一方の抵抗の他端は該当する行のアンプに、 他方のトランジスタのコレクタおよび他方の抵抗 の他端は該当する例のアンプに、それぞれ接続し、 上記各行各列のアンプ出力から放射級の二次元入 射位置情報を得るよう構成してなる、半導体放射 据位置検出装置。

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は半選体を検出案子として用いた放射線 位置検出装置に関し、例えば核医学診断および理 工学測定に利用することができる。

<従来の技術>

CdTe やIIgl: 等の化合物半導体を用いた常 温用放射線検出紫子を複数個配列した放射線二次 元位置検出装置とししては、従来、第3図および 第4図に示すようなものが知られている。

第3図に示す従来装置は、半項体基板31の片 面にたんざく状の複数の抵抗層32a.32b… を互いに平行に形成し、その裏面にはこれと直交 して同じく複数の抵抗層33a.33b…を形成 し、核抵抗陷32a, 32b…、33a, 33b… の一端から取り出される電荷を抵抗回路網34. 35で分割して、X方向、Y方向それぞれ2個の アンプに導いている。そして×方向の2個のアン プの出力の差が X 方向位置情報を、 Y 方向の 2 個 のアンプの出力の差がY方向の位置傾報を与える よう構成されている。

特開昭63-200088(2)

第4図に示す従来装置は、特開昭61-14591号において提案されている装置であって、行列状に半 再体検出業子Dijを互いに独立的に配置し、各行および各列ごとに1個づつアンプを設けて、各検出業子の出力をそれぞれ該当する行と列のアンプに導いている。そして、例えば各アンプの出力をディスクリミネータをを介してパルス化し、メーソ方向のデジタル位置情報を得るよう構成されている。

<発明が解決しようとする問題点>

一般に、この種の検出装置においては、入力段に下ETを用いた電荷感応型アンプが使用されるが、この電荷感応型アンプでは、アンプの入力容量をC」とすると、C*」に比例してノイズが増大する。一般的にはC」≥10。Fでこのノイズが支配的になるとみてよい。

上述した第3図および第4図に示す従来装置においては、各アンプの入力容量C」は、検出票子1個分の容量をことし、1個のアンプにn個の素子を接続した場合にはn・cとなる。従ってその

ノイズパワーは(n·c)*に比例して大となり、 nを大きくするとノイズは極めて大となってしま う。また、高インピーグンスのアンプ入力部を引 き回すことは、誘導雑音に対しても弱く、好まし くない。

本発明の目的は、アンプの入力容量を低くし、 もって低雑音の半導体放射線検出装置を提供する ことにある。

<問題点を解決するための手段>

上記の目的を達成するための構成を、実施例に対応する第1図、第2図を参照しつつ説明すると、木発明は、化合物半導体基板1の一面に共通のバイアス電極2を設け、その反対側の面には、各画 衆に対応させるべく行列状に複数個の信号取り出して対応させるべく行列状に複数個の信号取り出した、 大変に対応してそれ では、1、0 各行ごと、および各列ごとに対応してそれ ぞれ1 個プロアンプ A x 1、 A x 2、 … 、 A x 1、 A x 2、 … を配設する。また、各信号取り出し電極3 1、1には、それぞれ2個のトランジスク(例えばドミア)41、

42のベース(ゲート)および2個の抵抗51、 52の一端を接続する。このうち、一方のトランジスタ41のコレクタ(ドレイン)および一方の抵抗51の他端は該当する行のアンプAxiに、他方のトランジスタ42のコレクタ(ドレイン)および他方の抵抗の他端は該当する列のアンプAxiに、それぞれ接続する。そして、各行各列のアンプAxiに Axiの出力から、放射線の二次元入射位置情報を得るよう構成する。

< 作用 >

<実施例>

化合物半導体基板 1 の、各信号取り出し電極 3 i i 配設領域はそれぞれ検出案子 S i i を形成し、その複数個が 1 個のアンプに接続されることになるが、各アンプからみたとき、検出案子 1 個について 1 個づつトランジスク 4 1 (42)が介在するから、例えばアンプ 1 個に n 個の検出案子を接続するとき、検出案子 1 個の容量を C とすると、そのノイズパワーは n · c * に比例することになり、従来の 1 / n に低波される。

本発明の実施例を、以下、図面に基づいて説明

第1図は本発明実施例の構造を示す分解科視図 である。

例えば Cd Te や Hg I 2 等の結晶からなる化合物半導体基板 1 の一面側には、金等を一様に蒸着してなる共通のパイアス電極 2 が形成されており、この電極 2 には高抵抗 6 を介して高圧電源が接続される。

基板1の反対側の面には、各面案に対応させるべく、行列状に複数個の信号取り出し電極3.1、3.12、…3.1、…が形成されており、バイアス電極2側を放射線入射側とする放射線二次元検出器アレイDを形成している。

この検出器アレイDの信号取り出し電極3.1.側の面には、後述するように1個の信号取り出し電極3.1についてそれぞれ2個のFETと2個の高低抗を内蔵した基板7が配置され、更にこの基板7を介して、信号取り出し電極の各行および各列はそれぞれの行および列に対応して1個づつ設けら

特開昭63-200088(3)

れたアンプ A x 1. A x 2. … , A v 1. A v 2. … に接続される。

第2図はその具体的な回路構成を示す結線図である。

以上の本発明実施例において、放射線が検出泵

子Sには信号取り出てると、その信号は信号取り出し、その信号は信号取り出し、42のだった。これでは、2のには、2のには、2のには、42のでは、

ここで、各アンプAxi、Ay」には、例えば検出 素子をn×n個配列した場合には第4図に示す従 来装置と同様、それぞれn個づつの検出素子が接 続されることになるが、アンプAxi、Ay」にはそ の入力前段に検出素子1個について1個づつFE

Tが介在するから、アンプの入力容量に起因する ノイズパワーは、検出案子1個の容量を c とする とn・c でに比例することになり、第4図の装置 に比して1/n に低減する。ここにおいて、1 個 のアンプにはn 個のFETが接続されるが、 同知 の通り、FETの容量は検出案子に比して充分に 小さくすることが可能であって、FETの接続個 数の増大に起因するノイズの増大は無視し得る。

なお、以上の実施例では、各検出案子にそれぞれ2個のFETを接続した場合について説明したが、FET以外のトランジスタを用い得ることは勿論で、この場合、ゲートはベースに、ドレインはコレクタに、ソースはエミッタに、それぞれ置換される。ただし、使用するトランジスクは入力インピーダンスが高いものほど望ましいことは云うまでもない。

<発明の効果>

以上説明したように本発明によれば、行列状に 配置された放射線検出素子の各行および各列につ いて1個づつアンプを設け、各検出素子にはそれ ぞれ2個のトランジスタのベースと2個の抵抗の一端を接続し、そのうち一方のトランジスタのコレクタおよび抵抗の他端を該当する行のアンプに接続し、他方のトランジスタのコレクタおよからでは、1個のアンプの入力段に1個のトランジスタに1個の検出案子を接対するがでのとうンジスタに1個の検出案子を提下するができています。

また、各検出案子に対応させて 2 個のトランジスタを設けて、検出案子の出力をトランジスタを通過させた後でアンプに導くよう構成したから、トランジスタと検出案子との間の結線を従来に比して著しく短縮化することが可能となり、誘導維音にも強い放射線位置検出装置が得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明実施例の構造を示す分解斜視図、 第2図はその回路構成を示す結線図、

第3図および第4図はそれぞれ従来の放射線位置検出装置の説明図である。

特開昭63-200088(4)

1・・・化合物半導体基板

2・・・パイアス電極

3 . . . 3 3 . . . 3 3 . .

・・・信号取り出し電極

41. 42 · · · FET

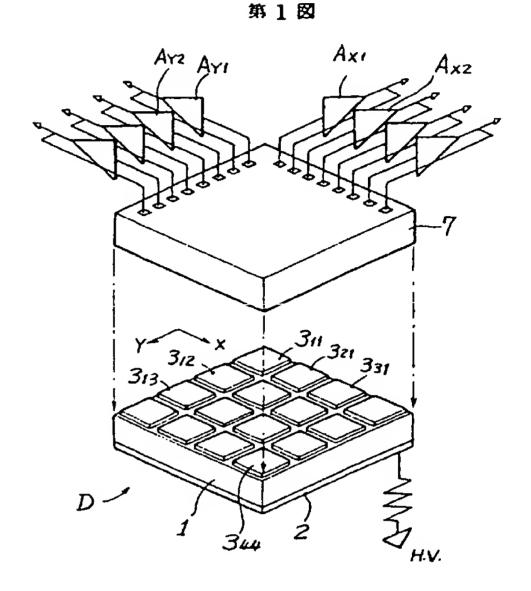
51.52···高抵抗

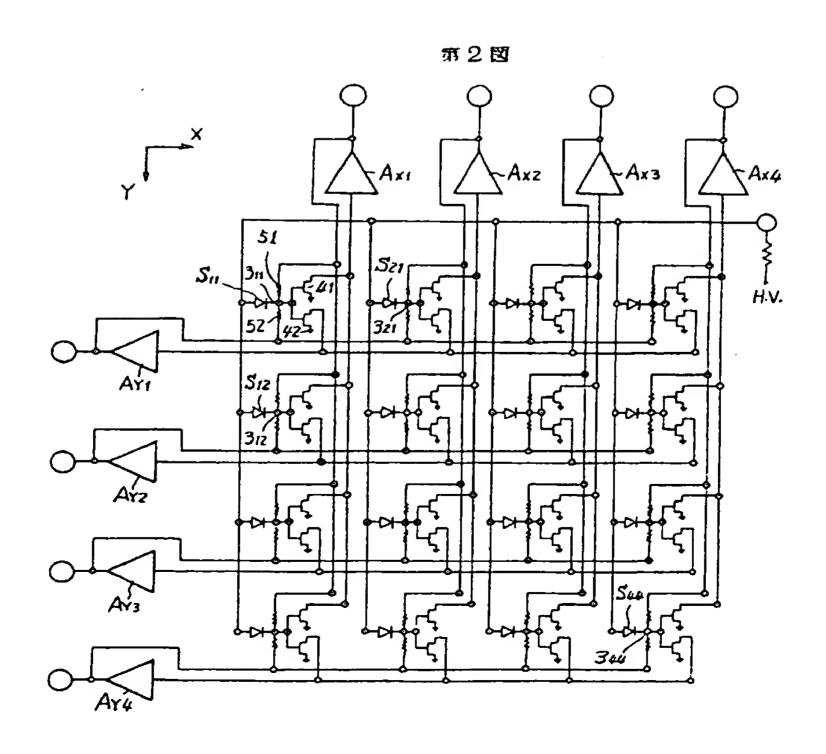
・・・検出案子

A x 1 , A x 2 , , A y 1 , A y 2 ,

・アンプ

特許出願人 株式会社島津製作所 代 理 入 弁理士 西田 新





待開昭63-200088(5)

